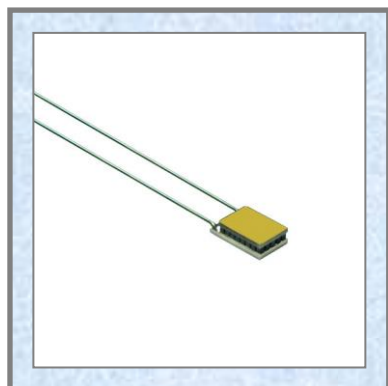


THERMO MODULE DATA

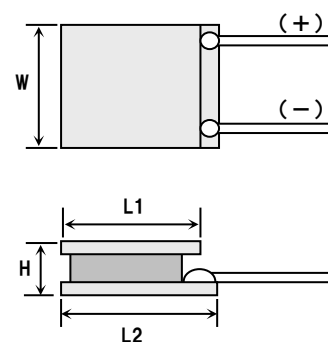
型式 KSMH023

RoHS 2002/95/EC Compliant



Th	$\Delta T_{max}(^{\circ}C)$	$I_{max}(A)$	$V_{max}(v)$	$Q_{cmax}(w)$
27°C	75	2.0	2.7	3.3
70°C	93	2.0	3.4	3.6

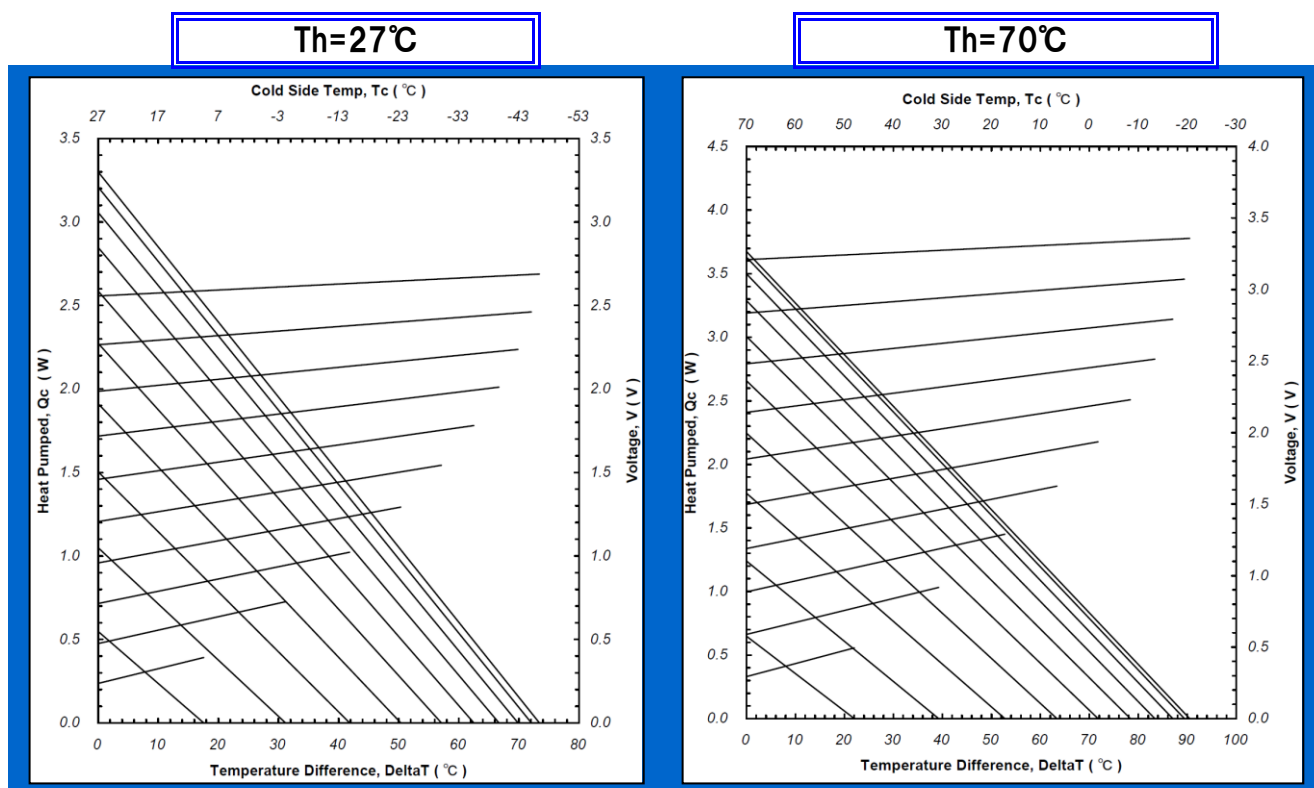
	W	L1	L2	H
寸法(mm)	6.0	8.2	8.2	1.65
公差(mm)	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.1
上下メタライズ	Cu-Ni-Au			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnSb (融点232°C)			



オプション

組立半田	AuSn (融点280°C)
セラミック材質	窒化アルミ、またはアルミナと窒化アルミの組み合わせ
予備半田	InSn(融点117°C)、BiSn(融点138°C)、組立半田AuSnを選定時はSnAgCu(融点217°C)も対応可能

性能特性図



雰囲気	窒素
電流値	$I = 0.2 - 2.0 A$ (Step = 0.20 A)

株式会社KELK

www.kelk.co.jp

■ 本社・工場
■ 営業部 素子営業Gr

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692
 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-22-8277
 E-mail : JPE7MB_homepage_kelk@global.komatsu